

1										2										3										4									
2 3 1										수정내용																													
										부호		내용				수정자		승인자		년월일																			
										ST(기준)																													
										ST(개선)																													

3		INSULATOR		1		TEFLON		DIN00825-N/1 (H5510)	
2		CONTACT		1		BeCu		Gold Plate DCT00873-1345/1 (E5510)	
1		BODY		1		SUS		부동태 처리 (D5516)	

대체가능재질		품번		품명		수량		재질		표면처리		비고	
공통공차		년월일		2001. 7. 20.		 KJ COMTECH CO.,LTD.		RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		DIN-J-RB			
.* ±0.1		승인		감도								도명	
.** ±0.05		재질		재도								도면	
열처리		작성부서		연구소		A4		도번		CN00594-7/1			
보호피막처리		적도		단위 mm								총량	